

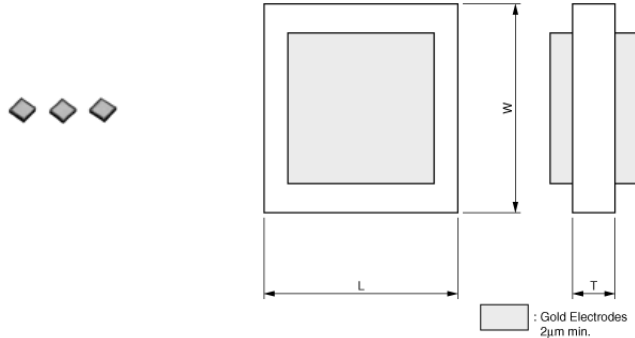
CLB0FW1331Z1000TC1

生産中

RoHS

REACH

外観および形状



特長

1. なめらかで緻密なセラミクスと金電極を用いたシンプルな単板構造であるため、信頼性、周波数特性に優れています。
2. 超小型の0.25mm角からシリーズ化しており、回路の小型化、高密度実装に適しています。
3. 金電極を用いているので、AuSnによるダイボンディング、Au線によるワイヤーボンディングができます。
4. 実装性、取り扱い性を向上するために、AuSnを片面、両面にコートすることが可能です。
5. カタログ掲載品種以外の特殊仕様（サイズ、静電容量、その他）の対応も可能です。

包装情報

包装コード	仕様	最小受注単位
TC	トレー	100

■用途

各種マイクロ波集積回路（増幅器、発信機、ミキサ、制御回路等）光通信機器、移動体通信機器、計測機器。

お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

CLB0FW1331Z1000TC1

スペック

形状	SMD
使用温度範囲	-55℃ ~ 125℃
LxW寸法	L 0.64 X W 0.64mm
T寸法	0.35mm
T寸法公差	(max)
定格電圧	100Vdc
静電容量(25℃)	330pF
静電容量公差	+80/-20%
静電容量変化率(-25 to 85℃)	+30/-90%
耐電圧	250Vdc
絶縁抵抗	25℃ : 100000MΩ以上

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。